金属隔板对谐振腔加热效率及加热均匀性影响研究

王玉玺, 杜鸣心,**熊秀** (仿真技术中心,**西安爱邦电磁技术有限责任公司**,西安,陕西,中国)

简介: 在微波加热中, 其加热效率及加热均匀性一直 是研究的热点问题。本文利用COMSOL Multiphysics 多物理场仿真软件的RF模块对一个长方体谐振腔的电 磁功率分布进行仿真研究。

计算方法:模型以介电损耗为纽带,耦合电磁场方程、 流体和固体的热传导方程,其中,电磁场部分由 Maxwell方程描述:

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$
$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$
$$\nabla \bullet \vec{B} = 0$$
$$\nabla \bullet \vec{D} = \rho_e$$

式中, \vec{H} 为磁场矢量, \vec{J} 为电流密度, ε 为介电常数, \vec{E} 为电场矢量, t 为时间, \vec{B} 为磁感应矢量, \vec{D} 为电 位移矢量, ρ_e 为电荷密度。由下面方程可算出模型中 的电场分布,从而计算出加热材料所造成的电磁功率 损耗: $Q_e = \frac{1}{2} \omega \varepsilon_0 \varepsilon^{"} |\vec{E}|^2$

式中, ε^{*} 是对应材料的复相对介电常数的虚部。 涉及到温度耦合时需要加载固体传热方程,其方程如 下:

 $\rho C_p \stackrel{\rightarrow}{u} \cdot \nabla T + \nabla \cdot \stackrel{\rightarrow}{q} = Q + Q_{ted}$

式中, ρ 为材料密度, C_p 为热容, \vec{u} 为速度场, \vec{q} 为热 通量矢量,T为温度,Q为热源, Q_{ted} 为热电阻尼。



图1.圆形隔板仿真模型
图2.正方形隔板仿真模型
为分析金属隔板对谐振腔加热的影响,先对有无
金属隔板进行对比分析(支架和隔板高度均为100mm),再进一步分别对正方形和圆形隔板情况下,对不
同高度支架及隔板参数变化对加热效率及稳定性对比
分析。



结论:

 1)在谐振腔内部增加正方形金属隔板或圆形金属隔 板能够提高加热效率,并提升加热稳定性。

2)在该谐振腔内增加入金属隔板后,综合考虑负载的加热效率和加热均匀度,针对圆形金属隔板,选择155mm支架,且r=100mm,h=300mm的金属板;针对正方形金属隔板,选择75mm支架,且a=240mm,h=120mm的金属板。